

Produktinformation Dual-Interface Karten - Cardag DIS

Eigenschaft	Ausführung*
Material	Hochtemperaturmodifiziertes PVC
Farbe	weiß, hochdeckend
Oberfläche	40 µm PVC Overlay
Format	ISO 7810 ID-1
Kartendicke	0,80 ±0,04 mm
Dauergebrauchstemperatur	70 °C
Wärmestand nach der Freiträgermethode	70 °C
Modulkontakte	ISO 7816
Oberflächenausführung	glänzend, andere auf Anfrage
Verbindung Antenne-Modul	Löten
Spulen- und Kontaktherstellung	Verlegen und Schweißen
Bedruckte Karten	Offsetdruck unter dem Overlay
Unterschriftstreifen	transparent geprägt, andere auf Anfrage
Magnetband	Hico 4000 Oe, Loco 300 Oe
Sekundäre Bedruckbarkeit	Thermotransfer- und Dyesublimationsdruck
Beistellungen	8-Kontakt-Module von NXP und Infineon andere auf Anfrage

* Mögliche Optionen bitte anfragen.

Mögliche Prozessorchips:

NXP Smart MX / Smart MX2 (ISO 14443A)
OS: JCOP / JCOP3 / MTCOS / TCOS

Infineon SLE77xx / SLE78xx (ISO 14443 A/B)
OS: JTOP / CardOS / TCOS

sowie Applets auf diesen Prozessoren, z.B.
Legic Card-in-Card, Calypso / Cipurse

Zusatzausstattungen:

siehe Rückseite



